

## Peter Stampka

Geboren am: 29. November 1959 in Regensburg  
 Ausbildung: Studium Maschinenbau  
 an der FH Albstadt-Ebingen

### Beruflicher Werdegang:

1994 – 1997	Siemens AG, Regensburg	Entwicklungsingenieur für Chipkartengehäuse, Geschäftsgebiet Montagetechnologie Bereich Halbleiter
1997 – 1998	Siemens AG, Regensburg	Leiter Gehäusedefinition für Chipkartengehäuse, Geschäftsgebiet Montagetechnologie Bereich Halbleiter
1998 – 1999	Siemens AG, Regensburg	Leiter technisches Marketing Chipkartengehäuse, Geschäftsgebiet Sicherheits- und Chipkarten ICs Bereich Halbleiter
1999 – 2004	Infineon Technologies AG, Regensburg	Leiter Marketing Security Packaging Center, Geschäftsgebiet Security, Bereich Sichere Mobile Lösungen
seit Januar 2005	Infineon Technologies AG, Regensburg	Marketing Director Security Packaging Center, Geschäftsgebiet Security, Geschäftsbereich Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket